

Зачем и как мы разработали свою материнскую плату

Максим Лапшин, Эрливидео



HighLoad++
Весна 2021

+

• flussonic

+

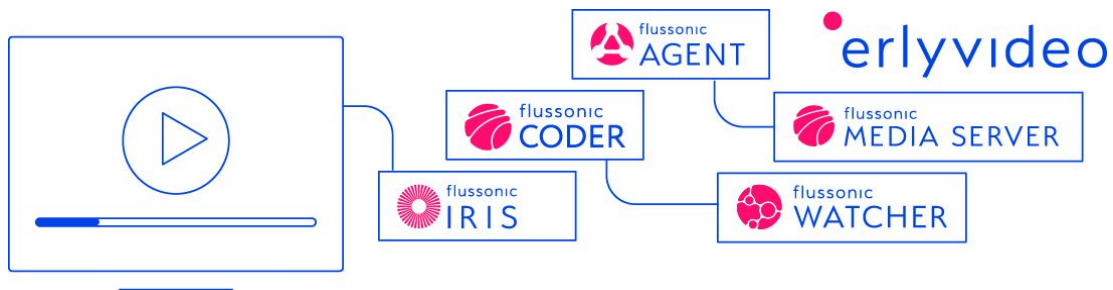
++++
++++
++++
++++

+

Чем мы занимаемся

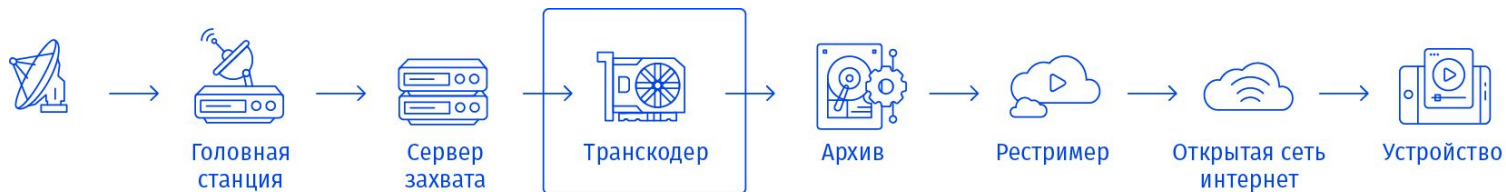


- Компания **Эрливидео**
- Уже **10 лет** делаем серверный **софт для доставки и обработки видео**
- Клиенты покупают, ставят на свои сервера
- У нас в основном цифровая доставка



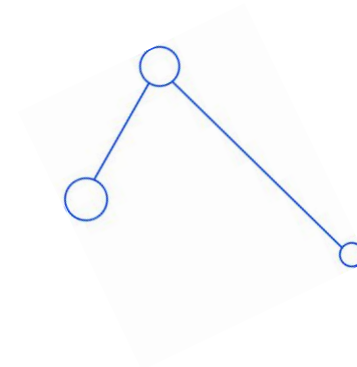
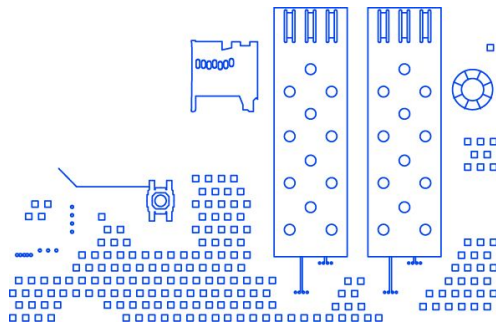
Транскодирование

- Одна из задач — **транскодирование видео**
- Очень ресурсоемкая, требует много CPU
- Существуют специальные аппаратные ускорители
- Раньше мы клиентов отправляли самостоятельно подбирать железо
- Мы лишаемся прибыли, они теряют надежность поставки



Продуктовая гипотеза

- Увидели **возможность для продажи своего железа**
- Совершенно новая реальность для всей компании
- Зачем?!

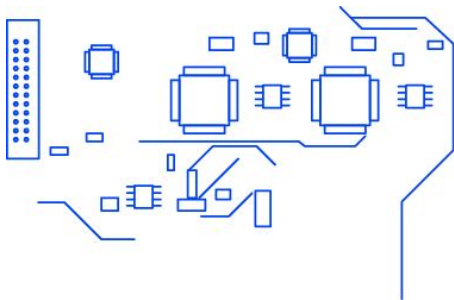


HighLoad++
Весна 2021

flussonic

Зачем своё железо?

- **Предсказуемая конфигурация**, которую мы проверили
- Клиент сможет купить заранее подготовленное решение
- Упрощается поддержка
- Гораздо быстрее продажа и ниже time to market

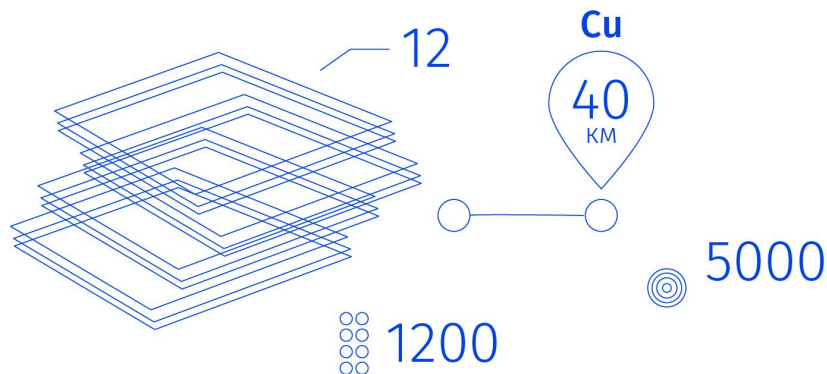


HighLoad++
Весна 2021

flussonic

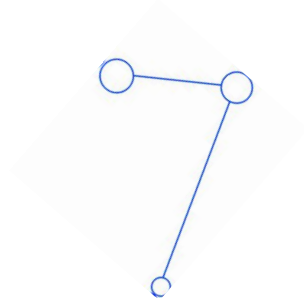
Промежуточное решение

- Обкатать всё на чужом, готовом железе
- Нашли подходящее на рынке
- Не хватает желаемой функциональности
- **Хочется лучших характеристик**



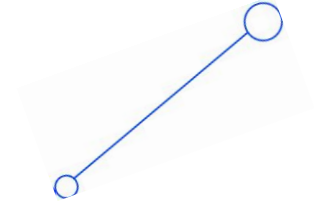
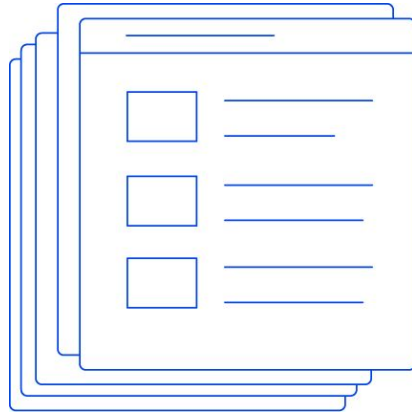
Шаг 2: делаем своё железо

- Решили **разработать свою материнскую плату в стандартном форм-факторе**
- Корпусов полно, можно подобрать
- В разработке плат опыта нет, но знаем, что хотим получить
- Нужно подобрать студию разработки железа и просто сделать
- Всё просто и никаких сложностей не видно



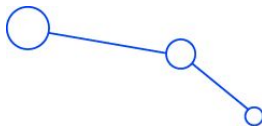
Знакомство с железячками

- **Отрезвляющее**
- Они хотят Техническое Задание (говорить с придыханием)
- Мы его родить по очевидным причинам не можем



Проблема неинициативного исполнителя

- Исполнитель лучше заказчика разбирается в деталях
- **Заказчик не знает деталей, но знает общие ориентиры**
- Чрезмерная детализация может угробить проект на «вы же сами так хотели»
- Заказчик нуждается в экспертизе исполнителя на этапе проектирования



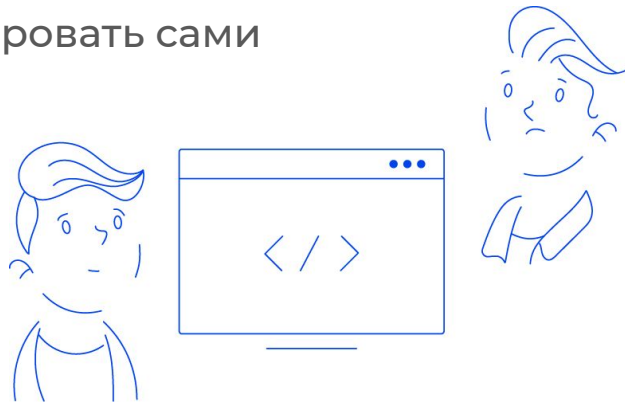
Проблемы ТЗ

- ТЗ — во многом следствие госзаказа
- Больше бумажек — чище реноме
- Нам нужен результат с туманными критериями, а не ненужное ТЗ
- **Мы не можем знать, что писать в ТЗ, чтобы нам было хорошо**
- Я себя ощутил как те люди, которые заказывали сайты в 2005-м



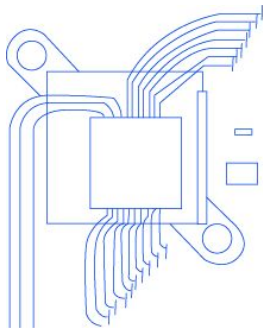
Ощущения от рынка железячников

- Хотят писать софт сами. Нам такое не нужно
- Не увидели никаких аналогов гита, багтрекеров, тестов
- Чрезмерно ориентированы на физическое присутствие
- Не очень итеративны
- Мы пошли экспериментировать сами



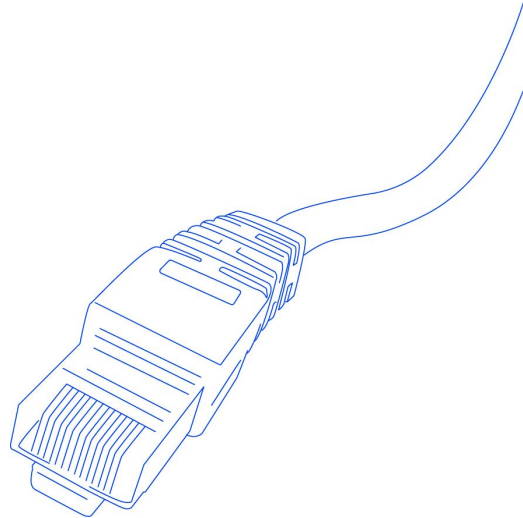
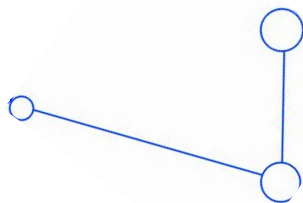
Своими силами

- Мы же разработчики. Эксперимент — важнейшая часть разработки
- В ремонте телефонов вам припаяют волоски к BGA-разъёму
- Можно и нужно аккуратно собрать на весу всё, что получится
- Месяцы производства берегут дни прототипирования



Прототипирование

- Мы проверили на столе почти всё, что смогли
- Управление питанием, ethernet, какие-то ещё устройства
- Всё, что поленились проверить, — поехало во вторую итерацию. **+1 год**

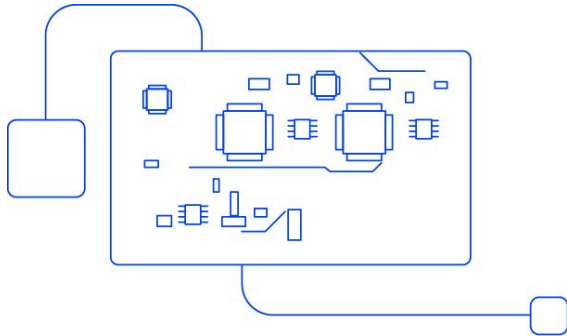


HighLoad++
Бесна 2021

flussonic

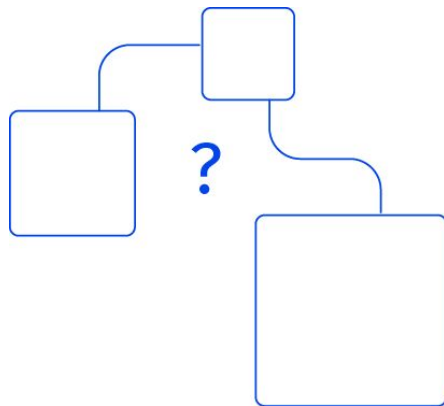
Что можно сделать самому?

- Запустить system on module, правильно подать питание
- Припаять ethernet, получить сеть
- Разобраться с gpio, i2c, заставить их работать



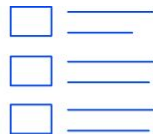
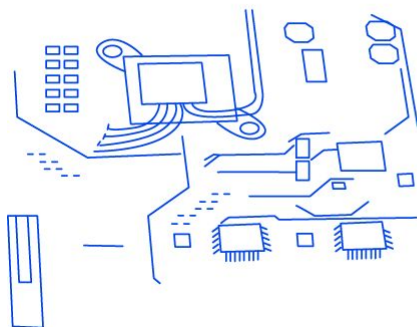
Кое-что забыли

- Не проверили сеть на перекачку пакетов
- Не у всех ARM есть APIC и прерывания живут на одном ядре
- Могли проверить, сами виноваты



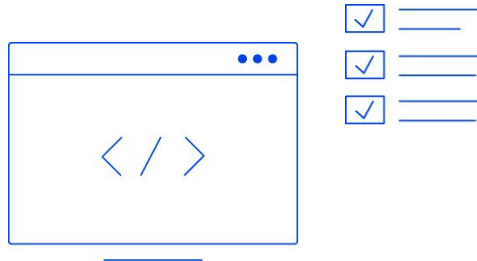
Результаты экспериментов

- Помогли в общении с железячниками
- Мы сами поменяли ряд требований, попробовав их
- Выписали гипотезы о том, что может похоронить проект
- Кое-что забыли. Ну, **+1 год**



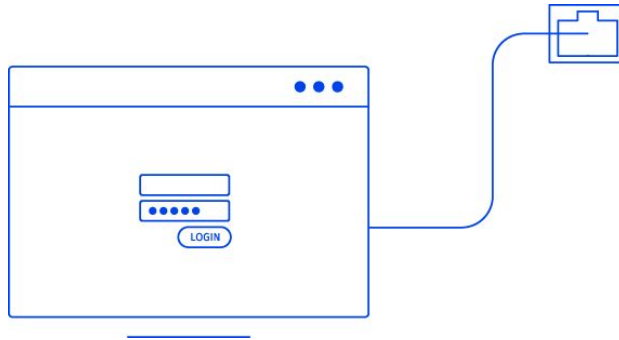
Софт

- Софт надо писать и тестировать уже сейчас
- А можно подождать готовой железки? Можно, **+1 год** на вторую итерацию
- Надо проектировать железку под автоматизированную тестируемость
- Это надо делать самим, железячники плохо с этим



Удаленная управляемость

- IPMI и его аналог надо **планировать сразу**, это важно
- Управление питанием, прошивкой — это непросто и очень важно
- Железячники не считают это нужным по умолчанию



Удаленная разрабатываемость

- Кроме управления, нужна и разрабатываемость
- Хорошо бы иметь вплоть до UART снаружи
- Очень важно, чтобы можно было девелопить всю прошивку удаленно
- Ведь не может же такого быть, чтобы всех заперли по домам?!

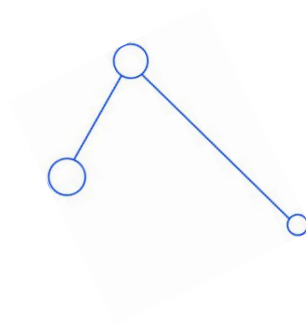
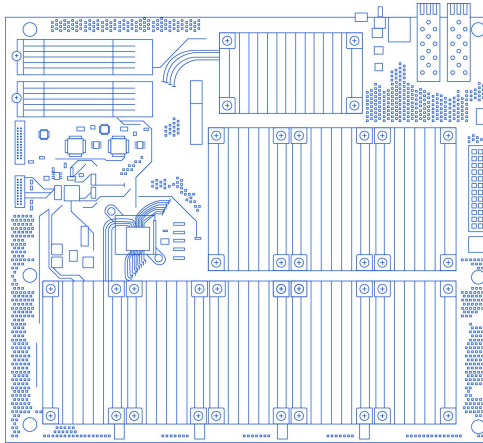


HighLoad++
Весна 2021

flussonic

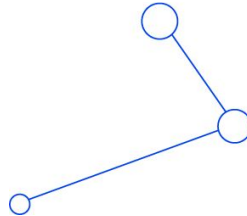
Выбор подрядчиков

- Параллельно с экспериментами **ищем исполнителей**
- Нужен дизайн, проектирование, печать, распайка компонентов
- Это можно делать в одной компании, можно в разных



Китайские исполнители

- Пришли по совету к известной китайской фирме
- Те исчезли в закате
- **Через два месяца наш клиент пришел к нам с китайской платой по нашему дизайну и просьбой написать софт под неё**
- Выводы делайте сами

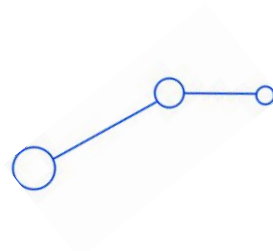
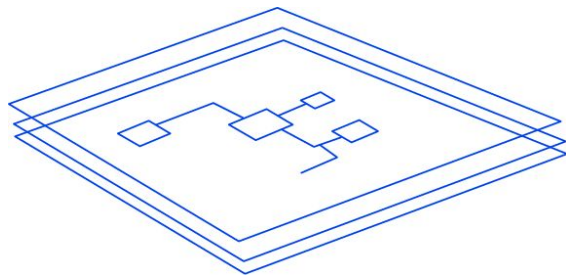


HighLoad++
Београд 2021

flussonic

Выбор исполнителей

- Повезло найти людей, которым хватило схемы на салфетке
- Описание родилось в процессе
- Печать на Тайване
- Распайка в Москве



HighLoad++
Весна 2021

flussonic

Принципиальная схема

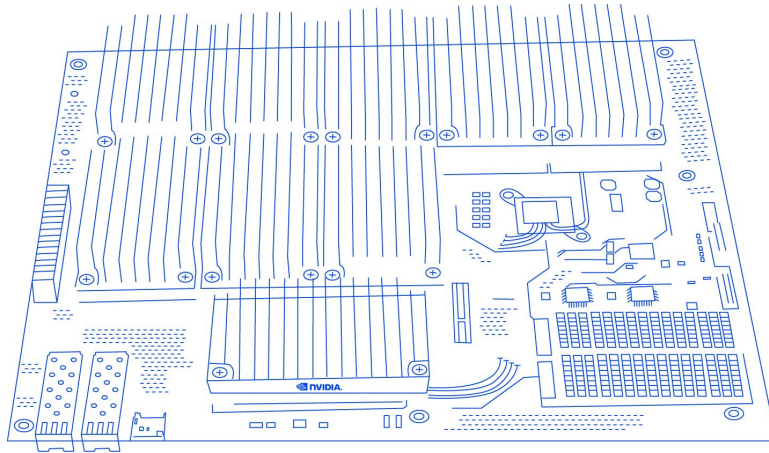
- На этом этапе рождается картинка, на которой нарисовано, какая ножка с какой скоммутированы
- На этом этапе важно прояснить детали с SDK
- Нам предлагали чип за 5\$, но к нему SDK за 100K\$
- Здесь всё можно понять, будучи программистом



Электроника

На следующем уровне начинаются **резисторы, конденсаторы**

Я в этом не смыслю ничего, тут остается лишь доверять исполнителям



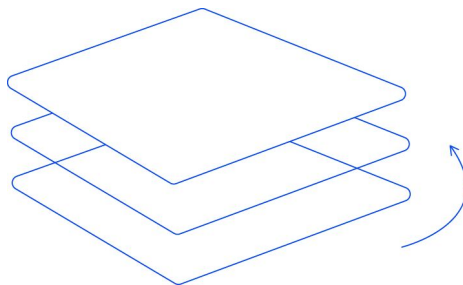
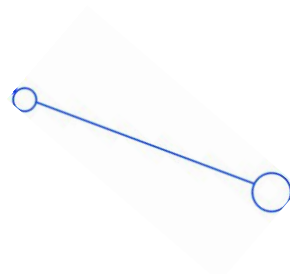
Механика

- Дальше начинается **опыт исполнителя**
- Ширина дорожек, теплорасчеты двухопорной балки
- Материнская плата может изгибаться при нагреве и расслаиваться
- Зоны нагрева платы поближе к крепежам
- Это будущая надежность



Технология печати

- Дальше технологии печати и распайки начинают вносить комментарии
- Это нельзя напечатать, это нельзя распаять
- Учет термопередачи при печати и распайке платы
- Переделки могут быть **очень существенные, вплоть до изначального дизайна**

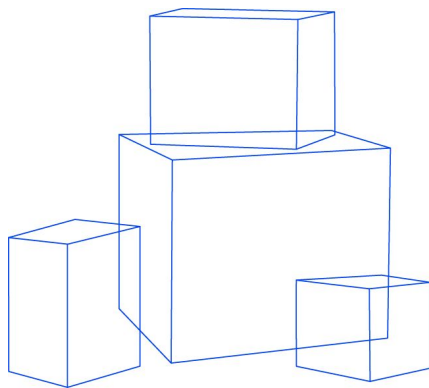


HighLoad++
Весна 2021

flussonic

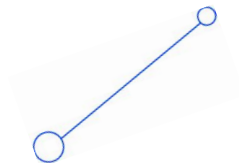
Закупка компонентов

- Параллельно с дизайном надо закупать **компоненты**
- Взять много — останется лишнего, когда переделаем
- Взять мало — не хватит
- Российская номенклатура не совпадает с международной.
Это больно



Отладка

- **Через 4 месяца плата приезжает в офис**
- Понятно, что она не работает!
- Вольтметр, осциллограф
- Верхнего слоя лака на первых платах нет. Там будут подпаенные проводки
- Софт судорожно переделывается

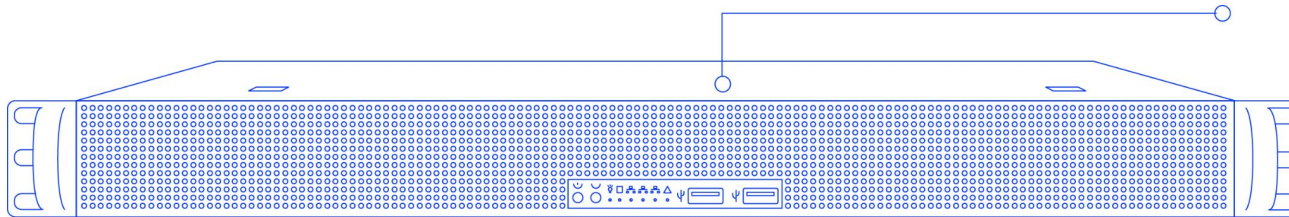


HighLoad++
Весна 2021

flussonic

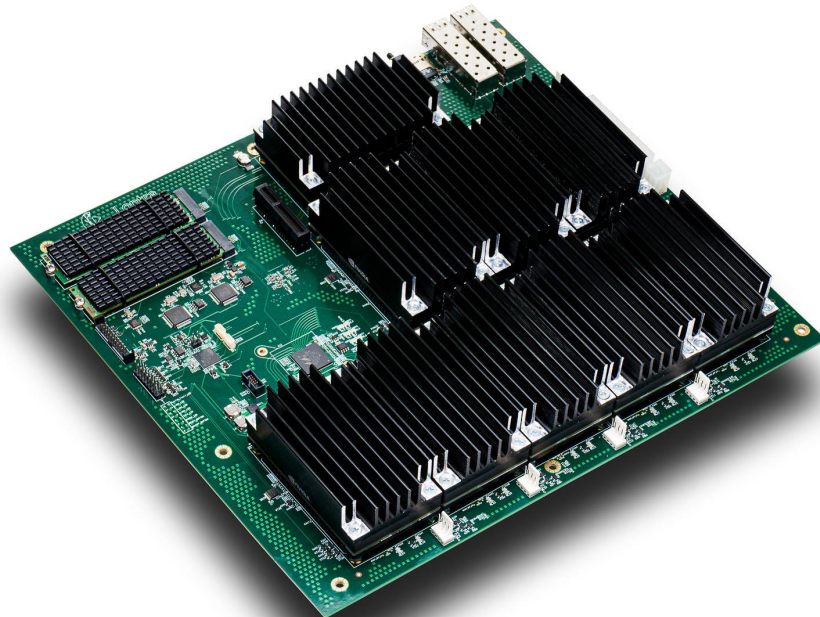
Первый результат

- На столе лежит первый образец собственной платы
- Не всё включилось, **готов перечень исправлений**
- К этому моменту у нас уже готов перечень идей на второй этап
- С первого раза получить продаваемый результат не получится



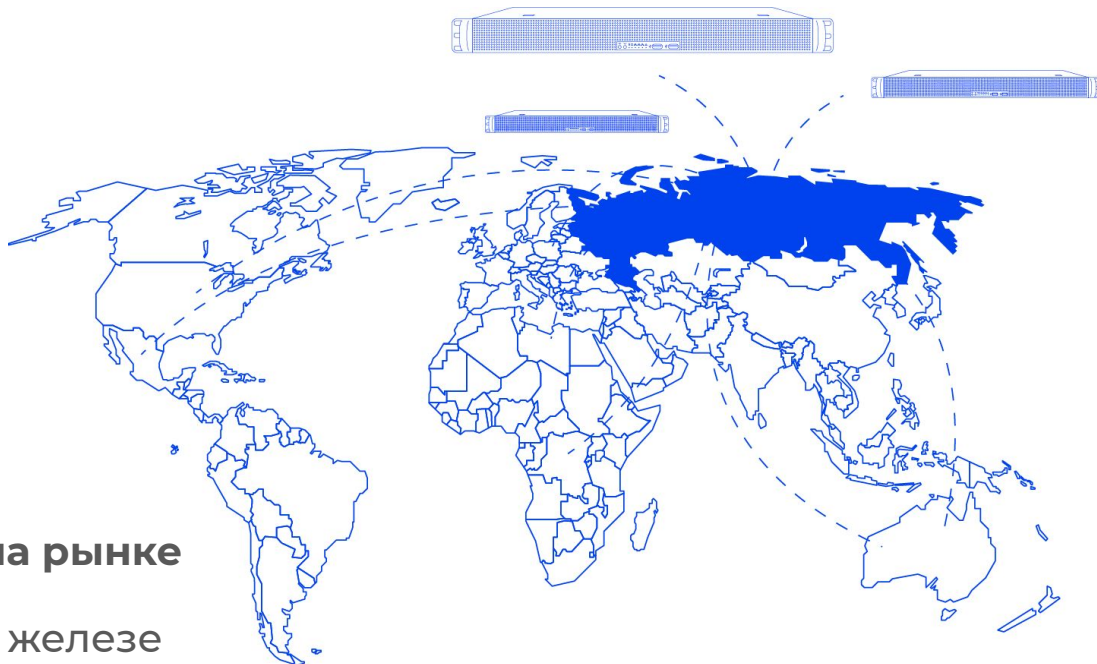
Что дальше?

- Перекройка сетевого ядра
- Исправления по аппаратной части
- Переезд на новый формфактор процессоров
- Попутная отладка на имеющемся образце



Итоги

- Увидели **возможность на рынке**
- Проверили её на чужом железе
- **Сделали свой первый прототип**
- Вторая итерация поедет в продажу



Вопросы

Максим Лапшин

max@flussonic.com

